

半导体芯片领域高端闭门论坛

举贤国际论坛第 201 期

活动预告

一、活动主题

“非常 5+1 半导体芯片的国际发展态势” 主题论坛

二、时间地点

时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）15:00-20:00

地点：北京举贤人才集团（朝阳区惠河南街 1079 号西侧）

三、主要议程

（一）15:00-16:00 单独访谈

举贤人才集团董事长专访芯片领域资深专家，愉快畅谈。

（二）16:00-18:00 闭门磋商

所有嘉宾围绕半导体领域的国内外技术发展与创新现状、国际对中国芯片的制裁干预政策、我国半导体技术创新水平与发展方向等内容进行闭门深度探讨。

（三）18:00-20:00 茶话晚宴

受邀嘉宾共同茶话晚宴，进一步增强友谊，加深交流。

四、参会嘉宾

半导体领域资深顶尖专家、产业政策专家、芯片领域投资专家、人才实践专家等 10 位以内，高端闭门论坛。

举贤人才集团

热烈欢迎大家莅临举贤，共同享受智慧与思想的盛宴！